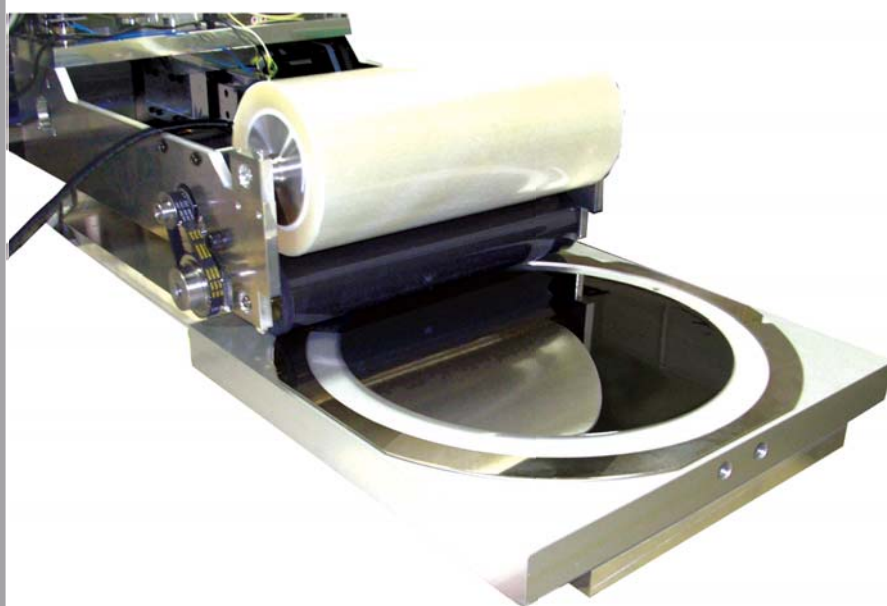
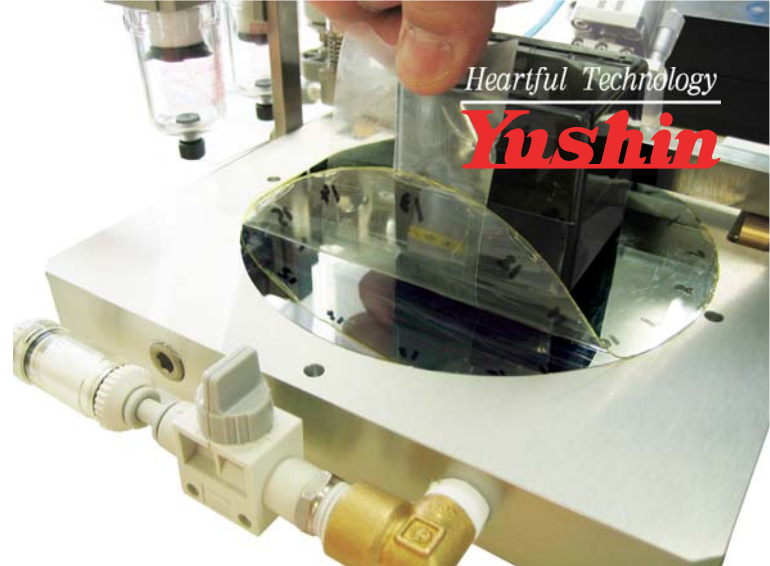


ROBOT+PROCESSES



基礎テスト治具製作



プロセステスト機製作



量産装置製作

2011 国際ロボット展
出展案内



ROBOT + PROCESS

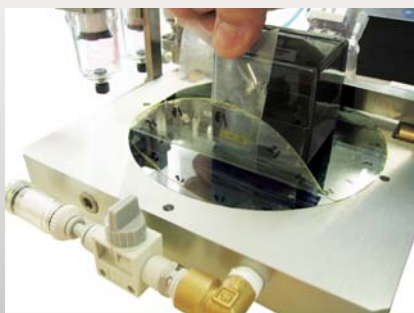
- ①特殊材料によるコーティング・貼り合わせ・剥離・洗浄などのプロセスの提案
- ②破損・変形しやすい製品の搬送
- ③様々な機器を組み合わせた自動化システムの構築

数あるプロセス技術の経験と実績を基にロボットメーカーのユーシン精機が最適なシステムを提案します。
また、海外サポートもご安心ください。

海外拠点 / アメリカ・韓国・中国(上海、深圳)・台湾・タイ・マレーシア・シンガポール・インド・イギリス
工場 / 中国(広州) 駐在員事務所 / インドネシア・ベトナム・フィリピン
代理店 / カナダ・オランダ

展示内容のご紹介

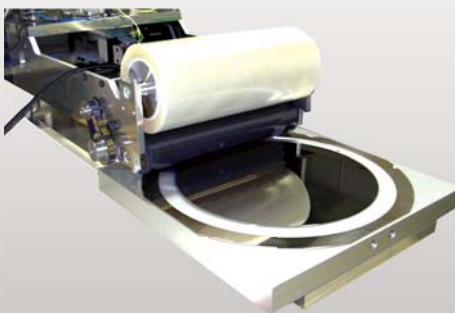
基礎テスト治具製作



剥離テスト治具

パネル展示

プロセステスト機製作



自動剥離テスト機

パネル展示

量産装置製作



剥離量産装置(デマウンタ)

ウェーハの薄化プロセスの一部で、ウェーハからガラスと接着剤を剥がす装置。

実演

その他実績を多数ご紹介いたします。



プロセステスト機スピンマウンタ

スピンコート、サーボプレス、大気貼り合わせのプロセステスト機

実演

最適形状ロボット HSA

CAE(計算機支援技術)により論理的な最適形状を求める手法を最適設計と言います。
HSAは最適設計により無駄な材料を減らし軽量化。軽量化により高速性を追求しました。



BD・DVD

Blu-rayとDVDの製造
インラインシステム



セパレータ

シリコンウェーハを水中で分離搬送するプロセステスト機

ビデオ展示

2011国際ロボット展

11月9日(水)～11月12日(土)
東京ビッグサイト 東1ホール

株式会社ユーシン精機

<http://www.yushin.com>

システム営業部 責任者: 松島 伸一郎

TEL: 075-925-0391(直) 携帯: 090-5045-3549

sir_matsusima@kyo.ype.co.jp